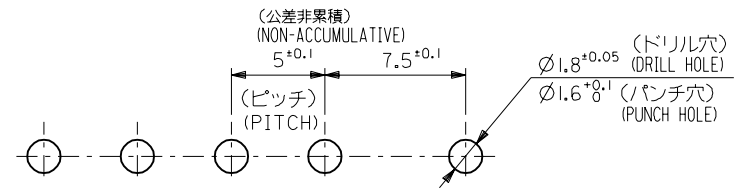
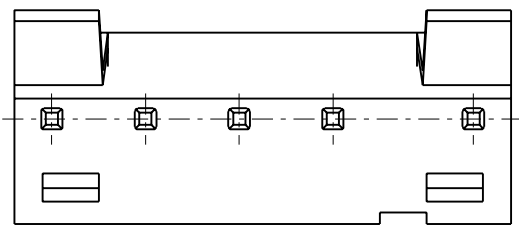
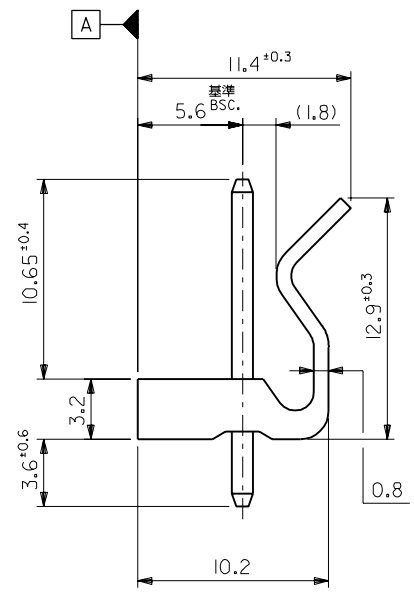
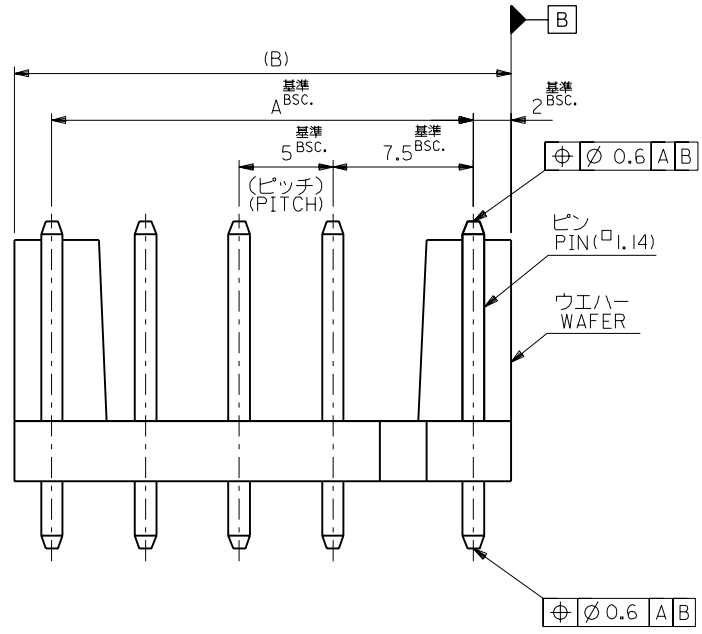


:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

EDP NO. ENG. NO. SD-53331-**-10



基板取付穴推奨寸法(±1.6)
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIM.



注記:
NOTES:

1. 嵌合相手 (MATES): 5199-N(5194T, TL)
2. 材料 (MATERIAL)
 PIN : 黄銅, 銅下地錫メッキ
 PIN : BRASS, TIN OVER COPPER PLATING
 ウエハー : PBTP, 15% G.F., UL94V-0
 WAFER

31.5	27.5	53331-0610	6
26.5	22.5	↑ -0510	5
21.5	17.5	↓ -0410	4
16.5	12.5	↓ -0310	3
11.5	7.5	53331-0210	2
(B)	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE		±3°						材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30以上 OVER		+0.3						仕上げ FINISH	— / —		EDP. NO.
10以上 30未満 OVER UNDER		+0.25	0	新規作成 (JIIII)	Y.M	H.I	9/2/11	適用電線範囲 WIRE RANGE	— / —	ENG. NO.	
10未満 UNDER		+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		被覆外径 INS. RANGE	— / —	SD-53331-**-10	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					DRAWN BY Y.MIZUNO	CHK'D BY H.II	尺度 SCALE 4-1	REV 0
TITLE 名称 KK 5/7.5 WAFER ASS'Y WITH LOCK											

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。